

Fiche de procédure

Informations de base					
DEA - Procédure d'acte délégué	2013/2918(DEA)	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur			
<p>Exemption pour le plomb dans les soudures, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et des cartes de circuits imprimés, les raccordements des fils électriques, les écrans et les connecteurs protégés</p> <p>Complétant 2008/0240(COD)</p> <p>Sujet 3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique 3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)</p>					
Portail de documentation					
Document de base non législatif		C(2013)06763	18/10/2013	EC	